## 要約 (ABSTRACT OF THE DISCLOSURE)

所定のエネルギーが印加されることにより末端基が脱離してスルホン酸残基を生じる置換 基を少なくとも有する樹脂成分と溶媒とを含有していることを特徴とする下層膜形成材料お よび埋め込み材料を提供する。前記樹脂成分は、少なくとも下記一般式 (1)

(式中、nは1以上の整数を表し、Xは炭素原子数1~10の直鎖もしくは分岐状のアルキル鎖、芳香性もしくは脂環性の環状アルキル鎖、アルキルエステル鎖であり、Yは所定のエネルギーの印加を受けてスルホン酸残基を生じる置換基である。)で表される繰り返し単位を有することを特徴とする。